



グローバルに展開するドローンハードウェアの製品開発エンジニア_プロダクトマネージャー候補

ドローンサービス企業世界ランキングを3年連続Top3に選出！世界的注目企業

募集職種

採用企業名

テラドローン株式会社

求人ID

1595291

業種

機械

会社の種類

中小企業 (従業員300名以下)

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区, 渋谷区

最寄駅

山手線駅

給与

500万円 ~ 1000万円

勤務時間

フレックスタイム制 (標準労働時間 1日8時間 / 休憩60分) コアタイム : 11時 ~ 16時

休日・休暇

完全週休2日制 (土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇 等

更新日

2026年09月04日 01:00

応募必要条件

職務経験

1年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

無し

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

高等学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

▼ 今回の募集背景

ドローンソリューション企業の当社において、現在「自社開発のドローン」販売を軸としてグローバル展開戦略を推進しております。

今回、当社が将来的にドローンメーカーとして世界TOPシェアを獲得するべく、ドローン開発に関わるプロダクトマネージャー候補を募集する事となりました。

▼直近で想定するミッション

既存の主力ドローン製品のアップデート
新規市場開拓を狙う次世代自律型ドローンの新規開発

単にソフトウェアやハードウェアを部分設計するのではなく、メカ（構造）/エレキ（回路）/組み込み（制御）の境界線を越え、実社会で「確実に動く」ドローンハードウェアを一気通貫して創り上げる中心メンバーとしての活躍を期待しています。

入社後当面は既存の主力ドローン製品に携わって頂く事を想定していますが、将来的に防衛/測量/農業/物流等の様々な用途のドローンに関わる事を想定しています。

▼業務内容イメージ

- ・企画・要求定義
- ・構想設計・基本設計
- ・詳細設計・シミュレーション
- ・試作・デバッグ
- ・評価・実証テスト
- ・量産立ち上げ・工場への展開
- ・開発チームのマネジメント(将来的に)

※入社後は、メカ/エレキ/組み込み領域の中で、
本人の得意と現場の課題に合わせて具体業務にアサイン致します。

▼このポジションの魅力

- ・渋谷勤務。当社は生産を外部委託しており、地方転勤等がございません。
- ・部分だけでなく、全体を一気通貫で進められる手触り感を感じられる
- ・日本発で自身が開発したドローンをグローバル展開できる
- ・事業サイドと密接に連携し、プロダクト全体に対して裁量をもって開発できる
- ・現在「ドローン」が時流に乗っており、スタートアップでありながら、大手企業からの部品支援や機材貸与など様々なサポートがございます。直近、1,500万相当の3Dプリンターを当社に貸与頂いた実績や、都内最新研究施設の利用も許可されており、最先端に近い環境で働けます。

■選考プロセス（面接は基本的には、2～3回を想定）

書類選考→1次面接→2次(最終)面接→条件面談

※最終or条件どちらかは対面実施

雇用条件・勤務条件

▼雇用形態：正社員

▼勤務地：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台4階

（変更の範囲）

当社の支社およびグループ会社拠点

本ポジションは原則就業場所の変更はございません。

▼その他

屋内全面禁煙

▼給与

想定年収：¥5,000,000～¥10,000,000

月給：¥416,667～¥833,334

基本給：¥308,167～¥616,434

みなし残業代：¥108,500～¥216,900

※みなし残業45時間分を含む

※みなし残業時間を超える時間外労働分については別途全額支給

※上記年収は目安であり、選考結果によって上下する可能性もございます。

昇給：年1回

賞与：年1回(業績連動)

▼休日休暇

- ・年間休日120日以上
- ・土日祝休み
- ・年末年始休日
- ・休暇(夏季休暇、弔意休暇、有給休暇)
- ・産休/育休

※有給休暇：入社時3日間付与、入社半年経過後7日間付与

▼福利厚生

- ・通勤手当(1ヶ月上限30,000円まで)
- ・資格手当(職種によって当社規定による)
- ・持株会制度(社員奨励金有)
- ・社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)
- ・定期健康診断
- ・関東ITソフトウェア健康保険組合
- ・慶弔見舞金(結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金)

スキル・資格

必須スキル

- ・何らかのハードウェア開発実務経験（1年以上）
機構/筐体、基板/回路、ソフトウェア組み込み/制御など領域不問
★学生時代の研究、ロボコン出場などのご経験でも可
- ・「実機(試作機等)」を使ったテスト・デバッグ・評価の経験
 - メカ/エレキ/組み込みの境界線を越えてプロダクト全体を作りたい意欲ある方

※参考スキル

- ・メカ：3DCAD経験必要 ツール指定なし
解析経験必要 強度・振動・熱・流体で一つでもあれば○
- ・エレキ：回路図設計経験不要 あれば○ ツール指定なし
レイアウト設計不要 あれば○
計測器を用いたデバッグ、EMC（ノイズ）対策経験不要 あれば○

歓迎スキル

- ・ロボット、自動車、AGV/AMR、ドローン、精密機械等の「動くプロダクト（ハードウェア）」の開発経験
- ・0→1のプロダクト立ち上げ/プロダクト開発をリードしたご経験
- ・量産経験

求める人物像

- ・日本のハードウェア産業のポテンシャルを信じ、日本発のグローバル水準のドローン産業創造に情熱を注げる方
- ・ルーティンや部分的な開発ではなく、裁量をもって意義のあるプロダクトの開発に熱中されたい方

会社説明